(19)日本国特許庁(JP)			(12)	特	許		公 報(B2)		(11)特許番号 特許第7110528号 (P7110528)				
(45)発行日	令和4年	8月2日(2022.8.2)							(24)	登録日	令和4年7	月25日	(2022.7.25)
(51)Int.Cl.]	FΙ									
H05B	33/10	(2006.01)		H05	5 B	33,	/10						
H01L	51/50	(2006,01)		Н05	5 B	33,	/14		Α				
C 2 3 C	14/34	(2006.01)		C 2 3	B C	14,	/34		D				
C 2 3 C	14/58	(2006, 01)		C 2 3	BC	14,	/58		Α				
H05B	33/26	(2006.01)		H05	5 B	33,	/26		Z				
											請求項の	数 2	(全8頁)
(21)出願番号		特願2017-98534(I	2017-	-98534)		(73)特	許権者	f 5970	40902			
(22)出願日		平成29年5月17日((2017.	5.17)					学校法	人東京コ	芸大学		
(65)公開番号		特開2018-195462((P2018	8-1954	62A)				東京都	中野区本	s町2丁目	9番5	号
(43)公開日		平成30年12月6日((2018.	12.6)			(72)発	明者	星陽				
審査請求	日	令和2年5月1日(20)20.5.	1)					神奈川 京工芸	県厚木市 大学内	行飯山15日	83	学校法人東
特許法第30	条第2項	〔通用 発行者 —	般社	团法人	. 日		(72)発	明者	内田	孝幸			
本真空学会 刊行物名 日本真空学会			機能	蓐膜部	会				神奈川	県厚木市	5飯山15	83	学校法人東
ナノ構造機能創成専門部会第6回研究会				発行	日				京工芸	大学内			
平成28年1	1月18	3日					(72)発	明者	澤田	豊			
									神奈川	県厚木市	5飯山15	83	学校法人東
前置審査									京工芸	大学内			
							審	査官	小久保	州洋			
										最終	頁に続く		

(54) 【発明の名称】有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方法であって、

基板ホルダーに保持されたベース基板上に、陽極膜、バッファー層、 p 形正孔輸送層、 n 形有機半導体層、及びLiF層を積層した積層膜を成膜する準備ステップと、

電極膜材料を対向ターゲットとして配置し、対向空間側面に前記ベース基板を配置し、 前記ベース基板に対向させてハロゲンランプを配置し、ハロゲンランプ加熱により前記ベ ース基板の表側へ赤外線を照射し、赤外線照射量を制御することにより前記ベース基板を 所定温度範囲内に加熱しながら、前記ベース基板の表側の前記積層膜に、前記電極膜材料 をスパッタして前記上部電極膜を成膜するスパッタステップと、

10

を<u>有す</u>る有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方法。

【請求項2】

前記スパッタステップの終了後に、真空中にて前記ベース基板上の前記積層膜をアニー ルするアニールステップを有する請求項1に記載の有機EL素子の上部電極膜のスパッタ 法による製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、スパッタリング法による上部電極膜の薄膜生成法を用いながら、低電圧でも 動作する有機 EL素子の製造方法に関するものである。 【背景技術】

[0002]

スパッタ法を用いた有機 EL素子の上部電極膜作製技術は、量産性や再現性、均一性な どに優れた薄膜が形成できる一方で、真空蒸着法に比べ、素子特性の劣化が激しい。すな わち、成膜の過程で高エネルギーの電子やスパッタ粒子の基板衝撃により有機膜が大きな ダメージを受けてしまい、良好な発光特性を持つ素子を形成できないという問題点があっ た。これに対し、先行技術では低ダメージ対向ターゲット式スパッタ法を導入し、ダメー ジの少ない上部電極の成膜が可能となった(非特許文献1)。

【先行技術文献】 【非特許文献】

10

[0003]

【非特許文献1】Journal of the Vacuum Society of Japan Vol.59(2016) No.3 P.59-64 「有機EL素子 作製のための低ダメージスパッタ堆積法の開発」

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら上記方法で作製した素子を発光させるためには真空蒸着法で製膜したとき に比べ約2倍の電圧をかける必要があり、低電圧で発光する素子を作製する方法の提供が 課題であった。

【課題を解決するための手段】

[0005]

上記課題に対して本発明では、低ダメージスパッタリングの実行時あるいは実行後にベ ースとなる基板を加熱し電極膜を生成する有機 EL素子の製造方法を提供する。

[0006]

〔構成1〕

本発明に係る有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方法は、有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方法であって、基板ホルダーに保持されたベース基 板上に、陽極膜、バッファー層、p形正孔輸送層、n形有機半導体層、及びLiF層を積 層した積層膜を成膜する準備ステップと、電極膜材料を対向ターゲットとして配置し、対 向空間側面に前記ベース基板を配置し、前記ベース基板に対向させてハロゲンランプを配 置し、ハロゲンランプ加熱により前記ベース基板の表側へ赤外線を照射し、赤外線照射量 を制御することにより前記ベース基板を所定温度範囲内に加熱しながら、前記ベース基板 の表側の前記積層膜に、前記電極膜材料をスパッタして前記上部電極膜を成膜するスパッ タステップと、を<u>有す</u>るものである。

【 0 0 0 7 】

〔構成2〕

また、本発明は、構成1を有する有機EL素子の上部電極膜のスパッタ法による製造方 法において、前記スパッタステップの終了後に、真空中にて<u>前記</u>ベース基板上の<u>前記</u>積層 膜をアニールするアニールステップを有するものである。

【発明の効果】

【0008】

本発明の製造方法によると、大面積基板上に均一な膜を再現性良く形成できるスパッタ リング法を採用して上部電極膜を作製しながらも、低電圧で発光する有機 EL素子の作製 が可能である。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 9 】

【図1】本発明にかる製造方法の概要を示す図

【図2】実施例1を実施した場合の有機EL素子の構造を示す図

【図3】実施例1を実施した場合の有機EL素子の発光特性の変化を示す図

20

【図4】実施例1を実施した場合の有機EL素子の発光特性の変化を示す別の図 【図5】実施例2を実施した場合の有機EL素子の発光特性の変化を示す図 【発明を実施するための形態】

[0010]

以下、本件発明の実施の形態について、添付図面を用いて説明する。本件発明は、実施 例に何ら限定されるべきものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態 様で実施し得る。実施例1は主に請求項1に、実施例2は主に請求項2について記載する

(3)

【実施例1】

[0011]

< 概要 >

本実施例にかかる有機 EL素子の製造方法は、対向ターゲット式低ダメージスパッタ装置を使用する。この装置を用いたスパッタ成膜では成膜時のベース基板温度上昇は5 以下であるため、スパッタリングによる上部電極膜の成膜時にハロゲンランプ等でベース基板表面側から赤外線を照射し加熱する。この成膜時の赤外線照射・加熱により、真空蒸着法と比べ遜色ない低電圧で発光可能な有機 EL素子の作製が可能である。

【0012】

図1は本発明にかかる製造方法に使用するスパッタ装置の一例を示す。この図にあるように、左右に対向してターゲット(0101、0102)を配置し、対向空間側面となる部分にベース基板(0103)を配置する。対向するターゲット(0101、0102)により作られた空間ではプラズマが形成され、酸素負イオン(0104)や、二次電子(0105)が飛び交っている。そして、後述する準備ステップにて準備されたLiF層以下が成膜されているベース基板(0103)に対向してハロゲンランプまたは電熱線等の赤外線を発する加熱装置(0106)を配置する。

[0013]

図2は本実施例の製造方法を実施した場合の有機EL素子の構造を示す図である。この 図にあるように、陰極側の電極膜(0201)としてA1(アルミニウム)、陽極側の透 明電極膜(0202)としてITO(酸化インジウムスズ)膜を配する。これら電極膜が 電源(0203)に接続されている。陰極側では有機層との境界にごく薄いLiF(フッ 化リチウム)層を挿入している。n形有機半導体層として電子輸送層のBCP(バソクプ ロイン(2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン))層(正孔阻止層とし ても働く)(0204)、発光層のA1q³(トリス(8-キノリノラト)アルミニウム)層 (0205)、正孔輸送層としてp形有機半導体のNPB(N,N'-ジ-1-ナフチル-N,N'-ジ フェニルベンジジン)層(0206)を採用している。なお、NPB層とITO層の境界 にITOバッファー層を配している。このうち、BCP層は電子輸送層および正孔に対す るプロッキング層として機能し、NPB層が正孔輸送層として機能する。A1q³層は電 子輸送層を兼ねた発光層として機能する。

[0014]

本実施例ではn形有機半導体層にBCPを採用しているがあくまで一例であり、これに限定されるものではない。すなわち、n形有機半導体として種々の素材を有機層として採用できる。また、上部電極膜との境界にLiFバッファー層(またはLiCO₃バッファ ー層、CsCO₃バッファー層等でもよい)を挿入している。バッファー層があることにより、赤外線照射によってLiイオン(あるいはCsイオン)がA1層およびBCP層に拡散してA1電極とn形半導体層間の電子注入障壁が小さくなるため、低電圧でも動作可能な素子を作製可能になると考えられる。このような効果はn形有機半導体を構成する有機層の素材一般においても得られるものと考えられる。

[0015]

以下では、本実施例の有機EL素子の製造方法について、詳細に説明する。

[0016**]**

準備ステップでは、上部電極膜形成前に基板ホルダーに保持されたベース基板上に陽 50

20



極膜と、バッファー層と、 p 形正孔輸送層と、 n 形有機半導体層と、前記 n 形有機半導体 層上に積層されたL i F 層とを準備する処理を実行する。具体的には上部電極膜形成前に 基板ホルダーに保持されたベース基板上にI T O 透明電極膜、 I T O バッファー層(また はM o O 3 バッファー層)、N P B 正孔輸送層、A 1 q 3 発光層、B C P 電子輸送層とB C P 層上に積層されたL i F 層とを準備する処理等を実行するが、本実施例の電極膜作製 方法は、この例に限らず基板上に下部電極および有機材料を積層して作製した p n 接合の n 層上に上部電極膜を作製する場合の全てで適用できる方法である。ここで、「基板ホル ダー」は、主に金属製のホルダー等を採用し、「ベース基板」は代表的にはガラスやプラ スチックフィルム等を採用する。

【0017】

スパッタステップで使用する対向ターゲット式低ダメージスパッタ法では、基板加熱無 しでは、成膜中のベース基板の加熱はほとんど起こらない。本ステップでは、前記ベース 基板の温度を40 以上であって90 以下(赤外線照射しながらスパッタ堆積する場合 には基板温度は60 以上であって90 以下)にして、赤外線を照射しながら電極膜材 料をスパッタ成膜する。電極材料のターゲットは対向ターゲットとして配置し、対抗空間 側面に配置したベース基板上の積層膜に電極材料をスパッタする処理を実行する。赤外線 照射下で成膜するとベース基板の表側と裏側では十数度の温度差が発生する。基板の加熱 は赤外線を発する電熱線またはハロゲンランプなどの装置により行われる。これらの赤外 線ヒーターはヒーターへの入力電力を上下することにより赤外線放出量を制御することが 可能であるので好適である。ベース基板温度を40 以上とするのは、低温ではA1電極 とBCP層界面の電子注入障壁が低減されず、発光特性の変化、すなわち発光電圧の低減 の効果を十分に得ることができないためである。この点については後述する。一方、加熱 を90 以下とするのは、BCPの結晶化の温度が低いため、90 以上に達する温度は 不可であるためである。電極膜材料のアルミニウムは対向させてターゲットとして配置さ れる。そして対向させてできる空間の側面に有機EL材料積層膜を堆積したベース基板を 配置し成膜を行う。このとき、成膜時のスパッタガス圧P(mTorr)は、P(mTo rr)>48/L(cm)(L(cm):ターゲット・基板間距離)とすることが望まし い。これにより、スパッタ時に発生する高エネルギー粒子の基板入射を抑制することがで き、有機膜であるBCPを損傷せずに成膜処理を実行することができる。 [0018]

図3は、実施例1の製造方法を実施した場合の、ハロゲンランプ加熱による発光特性の 変化を示す図である。なお、スパッタガス圧は8mTorr下での結果である。まず、真 空蒸着法(normal evapo)で成膜した場合(0301)と加熱処理を加えず にスパッタリング(sputter-deposittion)のみで成膜した場合(03 02)の発光電圧の違いをみると、同じ光量を得ようとすると、スパッタリングによる場 合(0302)は真空蒸着法の場合(0301)よりおよそ2倍以上の電圧が必要になる ということが分かる。次に、基板を赤外線照射で加熱した場合の発光特性をみてみる。そ れぞれハロゲンランプへの投入電力を53.4W、63W、80.6W、139.2Wに 変化させて発光電圧と明るさの関係を見てみると、投入電力が80.6Wのときが最も高 効率で発光していることが分かる。このように、成膜中にハロゲンランプ加熱により赤外 線を照射することで、その照射量に応じて低電圧で高光量を得ることができる有機EL素 子を作製することができる。

[0019]

図4は、実施例1の製造方法を実施した場合の、ハロゲンランプ加熱による発光特性の 変化を示す別の図である。この図にあるように、蒸着法で成膜した場合(0401)と、 ハロゲンランプが発する赤外線にて加熱した複数の場合(0402~0404)の電圧と 発光量との関係を示している。Tsで示される温度は、成膜中の基板温度ではなく、スパ ッタを行わずに、ハロゲンランプで基板を3分間照射して基板裏面に配置したサーモプレ ートの温度上昇を測定した値である(赤外線照射しながらA1膜をスパッタ堆積した場合 には、A1膜の赤外線反射効果によって、サーモプレートの温度上昇は43 以下に抑制

30

10

20

されるが、赤外線反射が少ないA1電極堆積初期に有機層とA1電極界面は赤外線照射で 加熱され、電子注入障壁の小さな界面が形成される)。ここで図示してある3つの温度条 件は同じ照射条件で有機EL素子を作製した場合の発光特性である。Tsが43 より大 きく48 未満である場合(0402)に比べ、Tsが71 より大きく76 未満の場 合(0403)では同電圧でもより高光量を得られることが分かる。そして、Tsが76 より大きく82 未満の場合(0404)にまで上げるとさらに高光量を得ていること が分かる。すなわち、同じ光量を得ようとした場合により低電圧で動作できる素子の作製 ができることが分かる。この低電圧化の効果は、BCP層の結晶化温度である90 を上 限に奏することが推定される。下限についてはTsが48 と71 のほぼ中間である6 0 程度から低電圧化の効果が顕著になるものと推定される。

【実施例2】

[0020]

< 概要 >

本実施例の有機 EL素子の製造方法は、準備ステップとスパッタステップの後に、真空中にてベース上の積層膜を加熱するアニールステップをさらに有する。アニールステップ を付加することにより、真空蒸着法と同等の発光特性を持つ素子の作製が可能である。 【0021】

以下では、本実施例の有機EL素子の製造方法について、詳細に説明する。

[0022]

準備ステップでは、上部電極膜形成前に基板に保持されたベース基板上に陽極膜と、バッファー層と、p形正孔輸送層と、n形有機半導体層と、前記n形有機半導体層上に積層 されたLiF層とを準備する処理を実行する。具体的には、上部電極膜形成前に基板ホル ダーに保持されたベース基板上に陽極電極膜、ITOまたはMoOュバッファー層、正孔 輸送層(NPB層)、発光層のAlqュ層、電子輸送層のBCP層とBCP層上に積層さ れたLiF層とを準備する処理等を実行する。本ステップは実施例1と同様な処理である ので詳細は記載を省略する。

【0023】

スパッタステップでは、電極膜材料をベース上の積層膜に電極材料をスパッタする処理 を実行する。スパッタリングの方法は種々の方法を採用することができるが、高エネルギ ー粒子が基板に入射することによるBCP層などの有機層の損傷を防ぐために対向ターゲ ット式スパッタ法を用いることが望ましい。このとき、成膜時のスパッタガス圧P(mT orr)は、P(mTorr)>48/L(cm)(L(cm):ターゲット・基板間距 離)とすることが望ましい。本実施例のスパッタステップにおいては、加熱処理を行わず 、後述するアニールステップにおいて加熱処理を実行する。

【0024】

アニールステップでは、スパッタステップの終了後に真空中にてベース上の積層膜をア ニールする処理を実行する。アニールとはベース上にできた積層膜に対して低温で加熱処 理することを指す。加熱処理の温度であるが良好な発光特性を有する素子の作製のために は60~90の範囲で加熱することが望ましい。図5は、実施例2の製造方法を実施 して作成した素子の発光特性の変化を示す図である。この図にあるように、作製後約82

のアニーリング(82 まで加熱後約1分間保持)を施した素子(82)(0501)は、アニーリングを施さない場合(as-depo)(0502)に比べて真空蒸着法 により作製した素子(evapo.)(0503)に近い特性を持つことが分かる。 【符号の説明】

[0025]

0101、0102 ターゲット

- 0103 ベース基板
- 0106 加熱装置

40

30

10

【図2】





【図3】

【図4】



【図5】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2006-054098(JP,A) 国際公開第2011/027691(WO,A1) 特開2001-076887(JP,A) 特開昭61-124095(JP,A) 特開昭63-224185(JP,A) 特開昭63-224185(JP,A) 特開平11-087068(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H 0 5 B 3 3 / 1 0 H 0 1 L 5 1 / 5 0 - 5 1 / 5 6 C 2 3 C 1 4 / 3 4 C 2 3 C 1 4 / 5 8